

密 级 _____



桂林电子科技大学
GUILIN UNIVERSITY OF ELECTRONIC TECHNOLOGY

硕 士 学 位 论 文

题目 _____ 基于嵌入式散热模块的微通道散热技术研究

(英文) _____ Research on microchannel heat dissipation technology
_____ based on embedded heat dissipation module

研 究 生 学 号: _____ 2020XXXXX

研 究 生 姓 名: _____ 李雪斌

指导教师姓名、职称: _____ 李 XX 教授

申 请 学 位 门 类: _____ 工学硕士

学 科、专 业: _____ 机械工程

论 文 答 辩 日 期: _____ 2023 年 6 月 2 日